



### Предварительная программа Форума

## T-FLEX PLM 2023 - от импортозамещения к технологическому лидерству!

### Пленарная сессия

#### **Открытие форума**

Приветственное слово генерального директора компании «Топ Системы» *Кураксина Сергея Анатольевича*

#### **Приветствие от участников форума**

#### **Комплекс T-FLEX PLM 2023 – достижения и перспективы**

*Кураксин С.А. - генеральный директор компании «Топ Системы»*

*Кочан И.Н. - заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы»*

#### **Демонстрация использования современных инструментов проектирования сложных изделий**

*Кураксин С.А. - генеральный директор компании «Топ Системы»*

*Кочан И.Н. - заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий компании «Топ Системы»*

### Перерыв. Обед

#### **T-FLEX CAD – современные инструменты проектирования изделий различного назначения и сложности**

##### **Секция 1**

Демонстрация новых возможностей 3D моделирования системы T-FLEX CAD. Уникальные возможности моделирования, применение средств параметризации для решения прикладных задач и инновационные инструменты автоматизации проектирования. Разработка электротехнических компонентов изделий в T-FLEX Электротехника.

#### **T-FLEX DOCs – ядро PLM платформы**

##### **Секция 2**

Представление и демонстрация ключевых инструментов управления инженерными данными об изделии. Управление конфигурациями изделий, организация и использование мастер-данных (MDM), быстрая настройка модели данных и многое другое.

## **Проектное управление на базе платформы T-FLEX PLM**

### **Секция 3**

Проектирование на основе требований, инструменты системной инженерии и многоуровневое управление проектами на платформе T-FLEX PLM.

### **Секция 4**

#### **Инструменты инженерного анализа**

Современные инструменты инженерного анализа на платформе T-FLEX PLM и партнёрские CAE-решения. В рамках секции планируется демонстрация возможностей продуктов T-FLEX Анализ, T-FLEX Динамика, а также первое представление нового продукта T-FLEX Детали машин.

### **Секция 5**

#### **Технологическая подготовка производства**

Представление новейших платформенных инструментов технологической подготовки производства (T-FLEX Технология) и разработки программ для станков ЧПУ. В рамках секции планируется представление нового продукта линейки T-FLEX PLM, разрабатываемого компанией «Топ Системы» – T-FLEX CAM.

### **Секция 6**

#### **Российское ядро геометрического моделирования RGK**

Представление возможностей и архитектуры нового продукта компании «Топ Системы» – ядра геометрического моделирования RGK. В рамках секции планируется встреча с разработчиками.

### **Секция 7 (закрывается)**

**Платформа T-FLEX PLM 3-го поколения – создание инструментов проектирования сложных и высокотехнологичных изделий** (Секция для руководителей конструкторских подразделений и IT служб, участие в данной секции дополнительно подтверждается компанией «Топ Системы»)

Современное состояние и ближайшие перспективы развития инструментов платформы T-FLEX PLM. Переход от классического конфигурирования структур изделий к современному комплексному проектированию мультидисциплинарных изделий любой сложности.

## **Подведение итогов Форума**

### **Ответы на вопросы.**



**Место проведения:**

**Отель «МонАрх»,**

**Москва, Ленинградское шоссе, 31А, стр.1 (м. Динамо)**

**Дата проведения: 24 мая 2023г.**



[www.tflex.ru](http://www.tflex.ru)  
[www.tflexcad.ru](http://www.tflexcad.ru)

Разработчик и интегратор  
российского ПО для управления ЖЦИ

+7 (499) 973-20-34  
+7 (499) 973-20-35

[marketing@topsystems.ru](mailto:marketing@topsystems.ru)

